

2025年7月16日

関係各位

株式会社パテント・リザルト

## 【ゴム製品】他社牽制ランキング 2024

### トップ3はブリヂストン、住友ゴム工業、横浜ゴム

弊社はこのほど「ゴム製品業界」の特許を対象に、2024年の特許審査過程において他社特許への拒絶理由として引用された特許件数を企業別 ※に集計した「ゴム製品業界他社牽制ランキング 2024」をまとめました。

この集計により、直近の技術開発において競合他社が権利化する上で、阻害要因となる先行技術を多数保有している先進的な企業が明らかになります。

集計の結果、2024年に最も引用された企業は、1位 **ブリヂストン**、2位 **住友ゴム工業**、3位 **横浜ゴム**となりました。

#### 【ゴム製品業界 他社牽制ランキング 2024 上位10社】

順位	企業名	引用された特許数
1位	ブリヂストン	692
2位	住友ゴム工業	476
3位	横浜ゴム	470
4位	TOYO TIRE	229
5位	住友理工	175
6位	バンダー化学	79
7位	MICHELIN (仏)	77
8位	三ツ星ベルト	61
9位	ニッタ	60
10位	THE GOODYEAR TIRE & RUBBER (米)	44

※ 当ランキングは、企業グループを考慮した名寄せ処理を用いて算出しています。

#### 【ランキングの集計対象について】

日本特許庁に特許出願され、2024年12月までに公開された全特許のうち、2024年1月～12月末の期間に拒絶理由（拒絶理由通知または拒絶査定）として引用された特許を対象に、抽出・集計をしています。また本ランキングでは、権利移転を反映した集計を行っています。2025年5月時点で権利を保有している企業の名義でランキングしているため、出願時と企業名が異なる可能性があります。なお各企業の業種につきましては、総務省の日本標準産業分類等を参考に分類しています。

1位 **ブリヂストン**の最も引用された特許は「車両旋回時の剛性と湿潤路面での走行性能を両立できる空気入りタイヤ」に関する技術で、住友ゴム工業や横浜ゴムなど計4件の審査過程で引用されています。このほかには「タイヤの構造・形状を最適化することで、摩耗、ウェット性能、転がり抵抗の改善を実現するタイヤの設計方法」に関する技術が引用された件数の多い特許として挙げられ、横浜ゴムなどの計4件の拒絶理由として引用されています。

2024年に、ブリヂストンの特許によって影響を受けた件数が最も多い企業は住友ゴム工業（152件）、次いで横浜ゴム（67件）となっています。

2位 **住友ゴム工業**の最も引用された特許は「作業性を向上させることができるタイヤの製造方法」に関する技術で、横浜ゴムの計7件の審査過程で引用されています。このほか「ジョイントの分散不良が生じない生タイヤの製造方法」に関する技術が引用された件数の多い特許として挙げられ、こちらも横浜ゴムの計7件の拒絶理由として引用されています。

2024年に、住友ゴム工業の特許によって影響を受けた件数が最も多い企業は横浜ゴム（69件）、次いでTOYO TIRE（60件）です。

3位 **横浜ゴム**の最も引用された特許は「打ち出し条件の計測や弾道計測を的確かつ正確に行うことができるゴルフボール」に関する技術で、ACUSHNET（米）など計4件の審査過程において拒絶理由として引用されています。

2024年に、横浜ゴムの特許により影響を受けた件数が最も多い企業は住友ゴム工業（127件）、次いでTOYO TIRE（46件）となっています。

4位 **TOYO TIRE**は「金属部品から離れた位置にRFIDタグを配置することで、電子部品の性能を保つことができるタイヤ」、5位 **住友理工**は「信頼性が高く低コストである配線体接続構造体」が、最も引用された特許として挙げられます。

\*\*\*

また弊社では、ランキングデータを下記の通り販売しています。

#### 【ゴム製品業界 他社牽制力ランキング 2024 データ】

- ▶納品形態：以下のデータを収録したエクセルファイルをメールで御納品※  
（※データ一式を収録したCD-Rでの御納品をご希望の場合はご相談ください）
  - ・ランキング トップ 30 社：本業界の被引用件数上位 30 社のランキング
  - ・被引用件数 トップ 100 件：本業界の被引用件数上位 100 特許、及び引用先の特許との対応
- ▶価格：50,000 円（税抜）

#### 【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社パテント・リザルト 事業本部 営業グループ

URL：<https://www.patentresult.co.jp/>

e-mail：[info@patentresult.co.jp](mailto:info@patentresult.co.jp)